



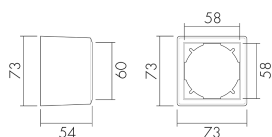
APG SF EDI/W

AP-Gehäuse EDIZIOdue, mit Feller
SNAPFIX®, weiss
Art-Nr: 171964

Produktbeschreibung

- Für Aufputz-Montage der B.E.G. Bewegungs- und Präsenzmelder

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Breite [mm]	73
Höhe [mm]	73
Tiefe [mm]	54
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
Ausführung der Oberfläche	matt
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Farbcode	RAL 9010

